## О ПЕРЕХОДЕ СМАЧИВАНИЯ В СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

В. И. Марченко<sup>\*</sup>, Е. Р. Подоляк

Институт физических проблем им. П. Л. Капицы Российской академии наук 119334, Москва, Россия

Поступила в редакцию 27 сентября 2004 г.

Установлено, что при описании эффекта близости в теории Гинзбурга – Ландау в общем случае возникают два решения для индуцированной сверхпроводимости. Между этими состояниями может происходить фазовый переход первого рода, приводящий к явлению сверхпроводящего смачивания.

PACS: 74.20.De, 74.25.Op

Ранее было принято считать [1], что контакт двух сверхпроводников с различной критической температурой обеспечивает сверхпроводящее смачивание: при приближении к критическому магнитному полю слой индуцированной сверхпроводимости непрерывно расширяется в объем более слабого сверхпроводника. Хлюстиков [2], однако, обнаружил значительное переохлаждение нормального состояния алюминия, находящегося в контакте с оловом или с танталом.

Для выяснения возникшего противоречия мы провели анализ эффекта близости в теории Гинзбурга – Ландау. Оказывается, что в слое индуцированной сверхпроводимости возможен фазовый переход, сопровождающийся скачком толщины. При этом только состояние с большей толщиной демонстрирует явление смачивания.

Принципиальную возможность различных типов поведения контактов можно установить из весьма общих соображений. Пусть при приближении магнитного поля *H* к критическому *H<sub>c</sub>* толщина *L* индуцированного сверхпроводящего слоя неограниченно возрастает. Тогда возможно макроскопическое описание.

Параметр порядка почти во всей области толстого слоя равен равновесному объемному значению и существенно отклоняется от него лишь на расстояниях порядка длины когерентности  $\xi$  у границ слоя. Экспоненциальная асимптотика этих отклонений в глубину слоя приводит к взаимодействию *ns*-границы и контакта. В итоге энергию слоя индуцированной сверхпроводимости можно представить в виде (ср. [3])

$$\sigma_{ns} + \sigma_{ss} + \frac{H^2 - H_c^2}{8\pi} L + \beta e^{-L/\bar{\xi}}.$$
 (1)

Здесь  $\tilde{\xi} = \sqrt{2}\xi$  (используем принятые обозначения [4]),  $\sigma_{ns}$  — энергия *ns*-границы,  $\sigma_{ss}$  — энергия контакта. Отметим, что, если параметр Гинзбурга – Ландау  $\kappa$  близок к значению  $1/\sqrt{2}$ , необходимо учесть еще член, пропорциональный  $\exp(-L/\delta)$ .

При отталкивании *ns*-границы от контакта  $(\beta > 0)$  минимизация энергии (1) по *L* дает следующий закон сверхпроводящего смачивания:

$$L \propto \xi \ln \frac{H_c}{H - H_c}.$$
 (2)

Если  $\beta < 0$ , то толщина индуцированного слоя остается конечной при стремлении поля к критическому. Описание такого состояния возможно лишь в микроскопической теории.

Предположим, что помимо длинного состояния со смачиванием существует еще другое, устойчивое в малом, состояние индуцированной сверхпроводимости с конечной толщиной. Между этими двумя состояниями слоя индуцированной сверхпроводимости может происходить фазовый переход первого рода на некоторой линии  $H_s(T) > H_c(T)$ . Так как обе фазы имеют одинаковую симметрию, линия  $H_s(T)$ может закончиться в некоторой критической точке, обычной для фазовых переходов первого рода. В случае же встречи линий  $H_s(T)$  и  $H_c(T)$  в некоторой точке ( $H_{WT}, T_{WT}$ ) — точке перехода смачивания возникает особое поведение. Эту особенность также

<sup>\*</sup>E-mail: mar@kapitza.ras.ru

можно выяснить в рамках макроскопического подхода.

На линии фазового перехода сравниваются энергия (1) длинного, с эффектом смачивания, решения и энергия  $\sigma$  короткого, без смачивания, решения. В окрестности точки перехода смачивания можно пренебречь линейной зависимостью  $\sigma$  от магнитного поля по сравнению с более сильной зависимостью энергии (1). Можно также пренебречь зависимостью параметров от температуры, положив везде  $T = T_{WT}$ , и учесть лишь линейное по  $T - T_{WT}$  отличие от нуля величины

$$\sigma - \sigma_{ns} - \sigma_{ss} = C(T - T_{WT}), \qquad (3)$$

где C — константа, C > 0, в согласии с полученной ниже путем численного решения уравнений Гинзбурга – Ландау фазовой диаграммой. Минимизируя энергию (1) по L и сравнивая энергии обоих состояний, получим для особенности кривой равновесия фаз вблизи точки  $T_{WT}$  следующее выражение:

$$H - H_c \propto -\frac{T - T_{WT}}{\ln(T - T_{WT})}.$$
(4)

Рассмотрим возможность описания фазового перехода смачивания в рамках теории Гинзбурга – Ландау. Предположим простейшую ситуацию однородных в плоскости контакта состояний. При этом уравнения Гинзбурга – Ландау сводятся к двум уравнениям для  $\psi$ -функции и векторного потенциала A (уравнения (46.8) и (46.9) в книге [4]).

Для получения граничных условий на контакте следует учесть лишь линейный по параметру порядка  $\psi$  более слабого сверхпроводника член

$$\lambda(\psi^* e^{i\alpha} + \psi e^{-i\alpha}). \tag{5}$$

Величина  $\lambda$  определяет связь двух сверхпроводников,  $\alpha$  — значение фазы параметра порядка сильного сверхпроводника.

При  $\lambda < 0$  фазы параметров порядка совпадают на границе, а при  $\lambda > 0$  различаются на  $\pi$  (так называемый  $\pi$ -контакт [5]). Заметим здесь, что в теории Гинзбурга–Ландау нет качественных различий свойств этих двух состояний. Принципиально наблюдаемым свидетельством разницы между ними является лишь обязательное наличие вихря с половиной кванта магнитного потока вблизи линии смены знака  $\lambda$  в неоднородных структурах.

Пользуясь калибровочной инвариантностью при малых для сильного сверхпроводника полях, можно положить  $\alpha = 0$ . Кроме того, вблизи объемного фазового перехода, когда все характерные длины в слабом сверхпроводнике становятся большими, следует пренебречь конечностью глубины проникновения в сильный сверхпроводник. Поэтому можно считать, что векторный потенциал на границе равен нулю. Получаемое при варьировании энергии граничное условие тогда сводится к выражению

$$\frac{\hbar^2}{4m}\partial_x\psi = \lambda. \tag{6}$$

Ось x направлена по нормали к границе в сторону слабого сверхпроводника. Заметим, что  $\psi$ -функция и ее производная на границе имеют противоположные знаки. При переходе к безразмерным величинам (см. [4]) граничное условие приобретает вид

$$\psi' = \kappa \Lambda, \quad \Lambda = 2\lambda \frac{\sqrt{mb}}{\hbar |a|}.$$
 (7)

Структура границы двух сверхпроводников легко определяется при отсутствии магнитного поля:

$$\psi = -\operatorname{cth} \frac{\kappa(x+c)}{\sqrt{2}} \tag{8}$$

(предполагаем, что  $\lambda>0).$  Константа cопределяется из граничного условия. При этом энергия ss-контакта равна

$$\sigma_{ss} = \frac{H_c^2 \xi}{3\sqrt{2}\pi} (1 - |\psi_0|^3), \qquad (9)$$

где  $\psi_0$  — значение  $\psi$ -функции на границе.

Мы провели численный анализ эффекта близости и определили область устойчивости обнаруженных решений. В зависимости от значений  $\kappa$ , магнитного поля и температуры существуют либо одно, либо два устойчивых (в малом) решения, между которыми возможен фазовый переход.

На рис. 1 представлена фазовая диаграмма индуцированной сверхпроводимости в алюминии ( $\kappa = 0.02$ ) в случае, когда переход смачивания происходит в окрестности точки перехода  $T_c$ . Фазовая диаграмма универсальна в координатах  $h = H/H_{WT}$ ,  $\tau = (T - T_c)/(T_c - T_{WT})$ . Равновесное решение ниже линии перехода  $h_s(\tau)$  соответствует смачиванию.

На рис. 2 представлена зависимость эффективной толщины поверхностного решения

$$L = \int_{0}^{\infty} |\psi|^2 dx$$

от магнитного поля при температуре  $\tau = -0.38$ , большей температуры  $T_{WT}$  перехода смачивания.



Рис.1.



Рис.2.

Равновесное решение в полях выше линии  $h_s(\tau)$ остается конечным по толщине. В случае, когда граница устойчивости короткого решения  $h_{s-}$  оказывается ниже  $h_c$ , распространение сверхпроводимости в объем более слабого сверхпроводника возможно лишь после образования критического зародыша либо в объеме, либо на контакте при условии так называемого неполного смачивания.

При малых значениях параметра Гинзбурга-Ландау короткие и длинные решения в окрестности точки перехода смачивания можно исследовать аналитически. В частности, можно выяснить координаты точки  $(H_{WT}, T_{WT})$ . Короткое

ЖЭТФ, том **127**, вып. 2, 2005

решение при этом имеет характерную толщину  $\sqrt{\xi\delta}$ и амплитуда  $\psi$ -функции мала (пропорциональна  $\sqrt{\kappa}$ , см. соображения, изложенные в книге [4] после формулы (46.14)). Энергия короткого решения при этом мала по сравнению с энергией  $\sigma_{ss}$  ss-контакта (9) и энергией *ns*-границы, равной выражению (9) при  $\psi_0 = 0$  (см. [4], (46.14)). Поэтому переход смачивания происходит в точке, определяемой условием  $\sigma_{ss} + \sigma_{ns} = 0$ , откуда находим значение  $\psi$ -функции на ss-контакте для длинного решения в точке перехода смачивания,  $|\psi_0| = 2^{1/3}$ , при этом  $\Lambda = 2^{1/6} - 2^{-1/2}$ .

Параметр Л неограниченно возрастает при приближении к критической температуре по закону  $(T_c - T)^{-1}$ , и в окрестности сверхпроводящего перехода всегда должно наблюдаться смачивание в согласии с утверждением [1]. Для того чтобы переход смачивания происходил в непосредственной окрестности критической температуры, когда возможно его описание в рамках теории Гинзбурга-Ландау, необходимо, чтобы параметр  $\lambda$ был мал, что соответствует слабой связи между сверхпроводниками. Если параметр λ слишком мал, когда область равновесной фазы со смачиванием приближается к  $T_c$ , так что  $\xi(T)$  становится порядка  $\xi_0^2/a$  (*a* — атомное расстояние), то, как показано в работе [6], в граничном условии необходимо учесть линейный по  $\psi$ -функции член. При этом решение со смачиванием может исчезнуть с фазовой диаграммы.

Благодарим И. Н. Хлюстикова за полезное обсуждение. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 03-02-16958).

## ЛИТЕРАТУРА

- R. A. Buhrman and W. P. Halperin, J. Low Temp. Phys. 16, 409 (1974).
- 2. И. Н. Хлюстиков, ЖЭТФ 112, 1119 (1997).
- **3**. В. И. Марченко, Е. Р. Подоляк, ЖЭТФ **124**, 172 (2003).
- 4. Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, *Статистическая физика*, ч. 2. Москва, ФМЛ (2000).
- 5. А. Ф. Андреев, Письма в ЖЭТФ 46, 463 (1987).
- C. Caroli, P. G. De Gennes, and J. Marticon, J. Phys. Rad. 23, 707 (1962).